

## CMOS 低压、4Ω八通道开关

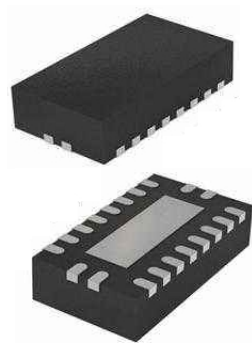
### 产品简述

MS714是一款单芯片CMOS 8路可选择开关，具有低功耗、高开关速度、低导通阻抗、低漏电和高带宽特性。其工作电压范围是1.8V到5.5V，可以广泛应用于在电池供电仪器仪表、新一代的模数转换和数模转换系统中。其高带宽特性可用在USB1.1信号和视频信号处理系统中。MS714开关打开时导通电阻匹配良好。

MS714有TSSOP20、QFN20两种封装。



TSSOP20



QFN20

### 主要特点

- 工作电压范围：1.8V 到 5.5V
- 低的导通阻抗：典型值 2.5Ω
- 低的导通阻抗平坦度
- -3dB 带宽：200MHz
- 低功耗
- 快的开启和关断时间
- 封装：TSSOP20 和 QFN20

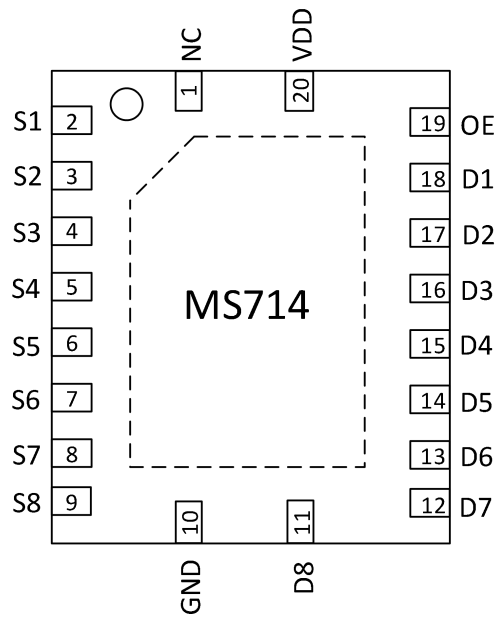
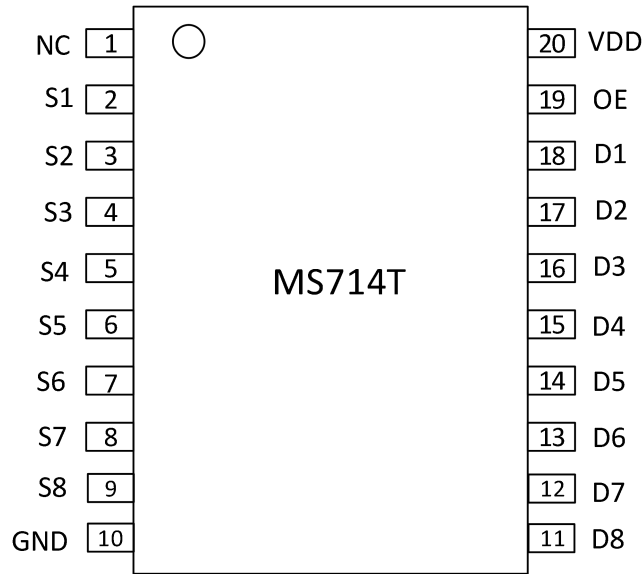
### 应用

- USB1.1 信号开关系统
- 耳机
- PDAs
- 电池供电系统
- 采样保持电路
- 音频系统
- 视频开关系统

### 产品规格分类

产品	封装形式	丝印名称
MS714T	TSSOP20	MS714T
MS714	QFN20	MS714

管脚图



## 管脚说明

管脚编号	管脚名称	管脚属性	管脚描述
1	NC	-	悬空端
2, 18	S1, D1	IO	开关一通道 S、D 端口
3, 17	S2, D2	IO	开关二通道 S、D 端口
4, 16	S3, D3	IO	开关三通道 S、D 端口
5, 15	S4, D4	IO	开关四通道 S、D 端口
6, 14	S5, D5	IO	开关五通道 S、D 端口
7, 13	S6, D6	IO	开关六通道 S、D 端口
8, 12	S7, D7	IO	开关七通道 S、D 端口
9, 11	S8, D8	IO	开关八通道 S、D 端口
10	GND	-	地
19	OE	I	逻辑控制输入
20	VDD	-	电源端口

## 控制逻辑

逻辑控制输入	MS714
高电平	开关断开
低电平	开关闭合

## 极限参数

芯片使用中，任何超过极限参数的应用方式会对器件造成永久的损坏，芯片长时间处于极限工作状态可能会影响器件的可靠性。极限参数只是由一系列极端测试得出，并不代表芯片可以正常工作在此极限条件下。

参数	符号	额定值	单位
电源电压	AVDD	-0.3 ~ +6	V
S、D 端持续电流	I	30	mA
模拟数字输入电压范围	VIN	-0.3 ~ VDD+0.3	V
工作温度范围	TA	-40 ~ +85	°C
存储温度范围	Tstg	-65 ~ +150	°C
最大结温	Jt	150	°C
焊接温度(10s)		260	°C
ESD (HBM)		3000	V

**电气参数**

VDD=5V±10%，GND=0V。

参数	符号	测试条件	温度°C	最小	典型	最大	单位
<b>模拟开关</b>							
模拟输入输出电压	VIS		-40~85	0		VDD	V
导通电阻	RON	VDD=5.0V, VIS=0~VDD,ID=10mA	+25		2.5	4	Ω
			-40~85			4.5	
通道间导通电阻的匹配	ΔRON	VDD=5.0V, VIS=0~VDD,ID=10mA	+25				Ω
			-40~85		0.05	0.3	
导通电阻平坦度	RFLAT(ON)	VDD=5.0V, VIS=0~VDD,ID=10mA	+25		0.5		Ω
			-40~85			1.0	
<b>漏电流</b>							
S 端漏电流（关断）	IS(off)	VDD=+5.5V, VD=1V/4.5V, VS=4.5V/1V	+25		±0.01	±0.1	uA
			-40~85			±0.2	
D 端漏电流（关断）	ID(off)	VDD=+5.5V, VD=1V/4.5V, VS=4.5V/1V	+25		±0.01	±0.1	uA
			-40~85			±0.2	
导通漏电流	ID(ON)	VD=VS=1V/4.5V	+25		±0.01	±0.1	uA
	IS(ON)		-40~85			±0.2	
<b>数字输入</b>							
输入高电平	VIH		-40~85	3.0			V
输入低电平	VIL		-40~85			0.8	V
输入漏电流	IIN	VIN=VIL 或 VIH	+25		0.005		uA
			-40~85			±0.1	
<b>动态参数</b>							
开启时间	tON	RL = 300Ω, CL = 50pF	+25		30		ns
			-40~85			40	
关断时间	tOFF	RL = 300Ω, CL = 50pF	+25		6		ns
			-40~85			10	
先断后通时间	tD	RL=300Ω,CL=50pF, Vs1=Vs2=3V	+25		6		ns
			-40~85		1		
电荷注入		Vs=2V, Rs=0Ω, CL=1nF	+25	3			pC

参数	符号	测试条件	温度°C	最小	典型	最大	单位
关断隔离度	OISO	RL =50Ω, CL = 5pF, f=10MHz	+25		-58		dB
		RL =50Ω, CL= 5pF, f=1MHz	+25		-78		
通道串扰	XTALK	RL =50Ω, CL= 5pF, f=10MHz	+25		-90		dB
-3dB 带宽	BW	RL =50Ω, CL= 5pF	+25		200		MHz
S 端电容	CS		+25		10		pF
D 端电容	CD		+25		10		pF
S、D 端电容	CS,CD(on)		+25		22		pF
<b>功耗参数</b>							
电流	IDD	VDD = 5.5V, 数字输入 0V 或 5V	+25		0.001		uA
			-40~85			1	

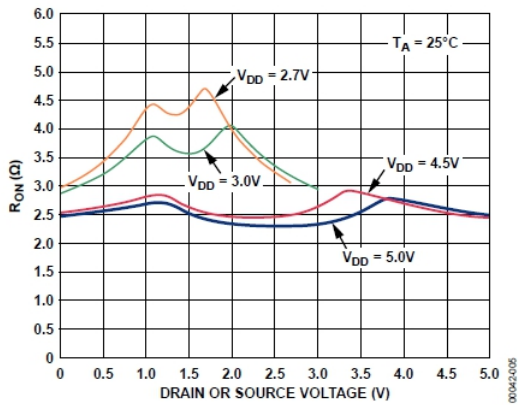
VDD=3V±10%，GND=0V。

参数	符号	测试条件	温度°C	最小	典型	最大	单位
<b>模拟开关</b>							
模拟输入输出电压	VIS		-40~85	0		VDD	V
导通电阻	RON	VDD=3.0V, VIS=0~VDD, ID=10mA	+25		5		Ω
			-40~85		5.5	8	
通道间导通电阻的匹配	ΔRON	VDD=3.0V, VIS=0~VDD, ID=10mA	+25		0.1		Ω
			-40~85			0.3	
导通电阻平坦度	RFLAT(ON)	VDD=3.0V, VIS=0~VDD, ID=10mA	+25		2.5		Ω
			-40~85				
<b>漏电流</b>							
S 端漏电流（关断）	IS(off)	VD=1V/3V, VS=3V/1V	+25		±0.01	±0.1	uA
			-40~85			±0.2	
D 端漏电流（关断）	ID(off)	VD=1V/3V, VS=3V/1V	+25		±0.01	±0.1	uA
			-40~85			±0.2	
导通漏电流	ID(ON)	VD=VS=1V/3V	+25		±0.01	±0.1	uA
	IS(ON)		-40~85			±0.2	
<b>数字输入</b>							
输入高电平	VIH		-40~85	2.0			V
输入低电平	VIL		-40~85			0.4	V
输入漏电流	IIN	VIN = VIL 或 VIH	+25		0.005		uA
			-40~85			±0.1	
<b>动态参数</b>							
开启时间	tON	RL = 300Ω, CL = 50pF	+25		30		ns
			-40~85			40	
关断时间	tOFF	RL = 300Ω, CL = 50pF	+25		7		ns
			-40~85			12	
先断后通时间	tD	RL=300Ω, CL =50pF, Vs1=Vs2=3V	+25		7		ns
			-40~85	1			
电荷注入		Vs=2V, Rs=0Ω, CL=1nF	+25	3			pC
关断隔离度	OISO	RL = 50Ω, CL = 5pF, f=10MHz	+25		-58		dB
		RL = 50Ω, CL= 5pF, f=1MHz	+25		-78		

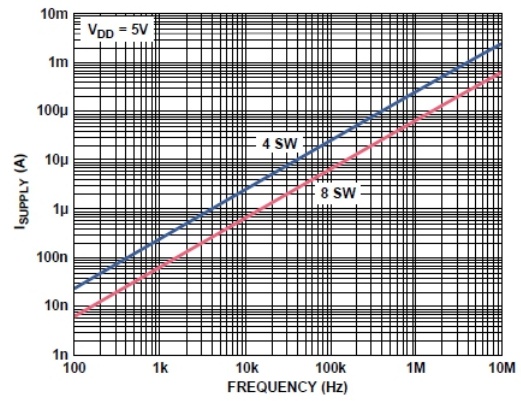
参数	符号	测试条件	温度°C	最小	典型	最大	单位
通道串扰	XTALK	RL =50Ω, CL= 5pF, f=10MHz	+25		-90		dB
-3dB 带宽	BW	RL =50Ω, CL= 5pF	+25		200		MHz
S 端电容	CS		+25		10		pF
D 端电容	CD		+25		10		pF
S、D 端电容	CS,CD(on)		+25		22		pF
<b>功耗参数</b>							
电流	IDD	VDD = 5.5V, 数字输入 0V 或 5V	+25		0.001		uA
			-40~85			1	



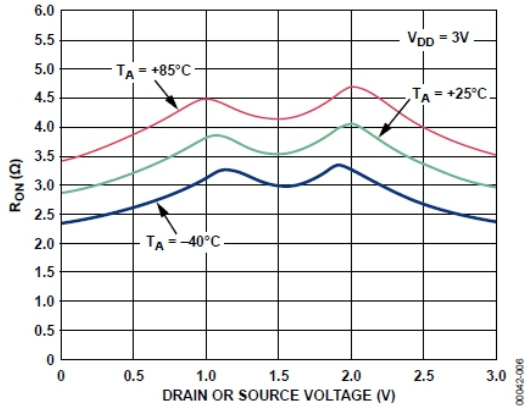
典型曲线图



导通阻抗 VS. S、D 端电压曲线

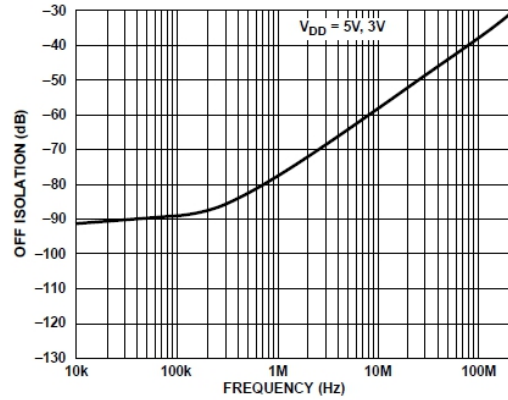


电源电流 VS. 开关频率曲线

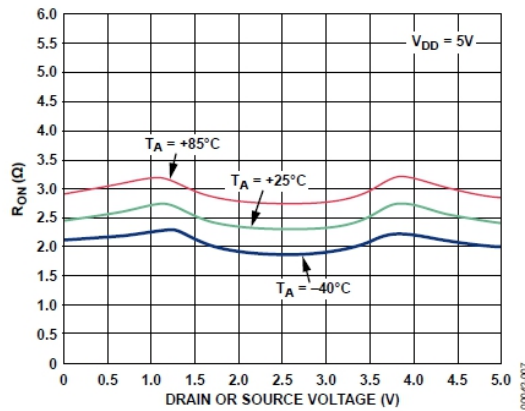


导通阻抗 VS. S、D 端电压曲线 (不同温度)

VDD=3V

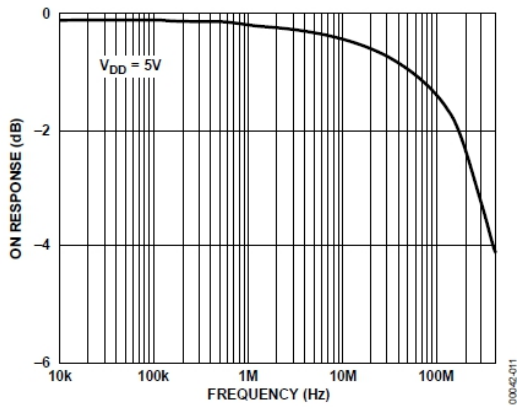


关断隔离度 VS. 频率曲线

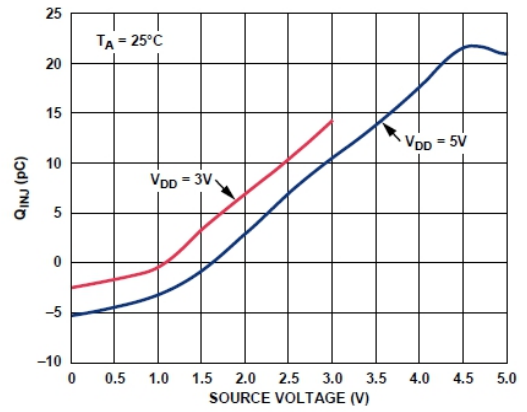


导通阻抗 VS. S、D 端电压曲线 (不同温度)

VDD=5V

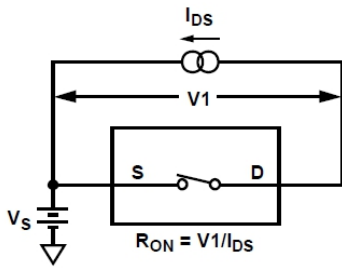


导通响应 VS. 频率曲线

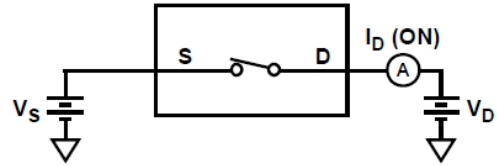


电荷注入 VS. S 端电压曲线

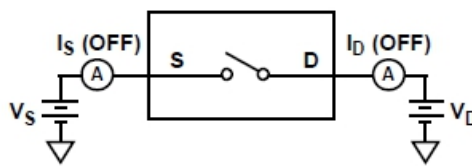
测试电路



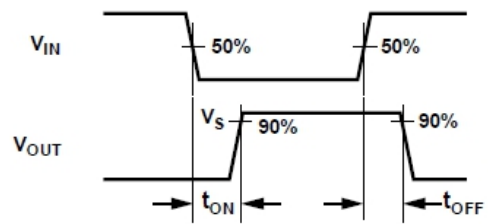
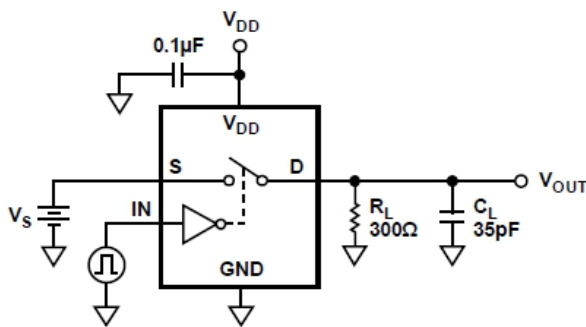
导通阻抗测试



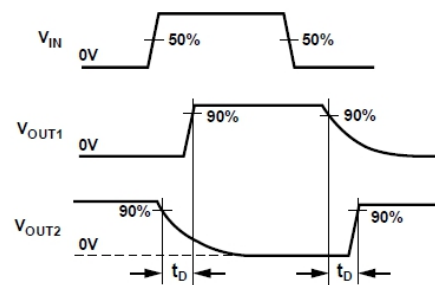
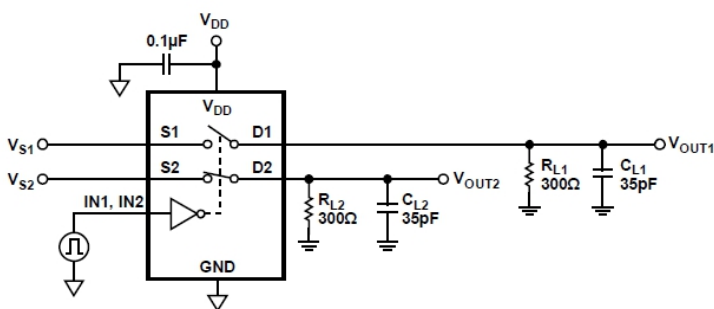
导通电流测试



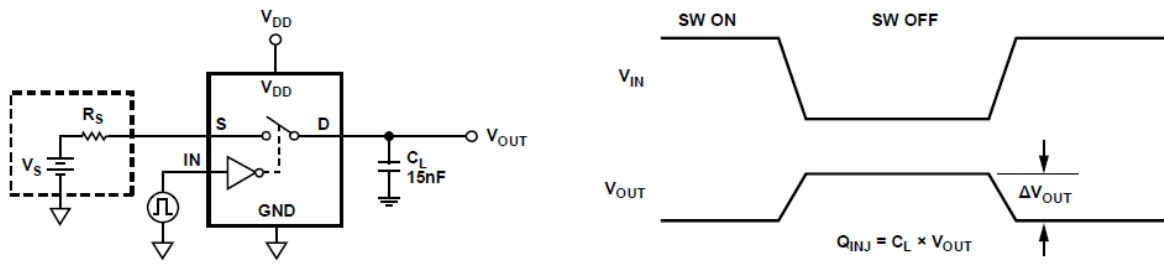
关断漏电流测试



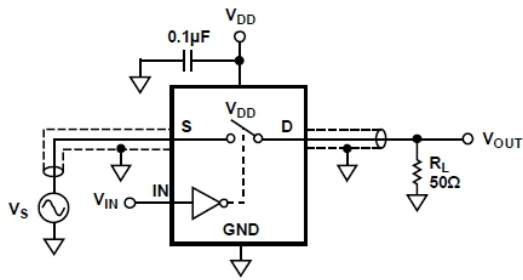
开关时间测试



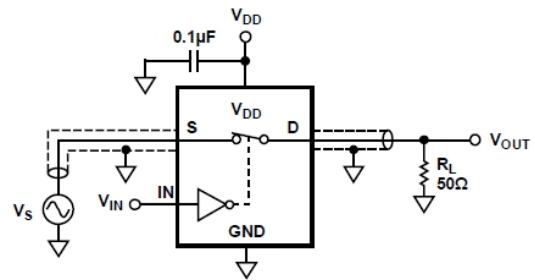
导通前先关断时间测试



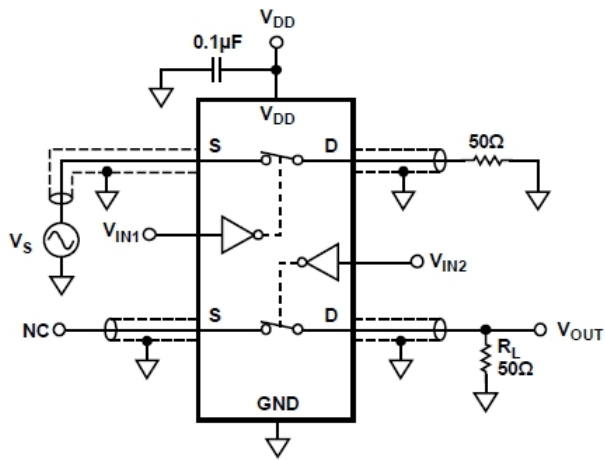
电荷注入测试



关断隔离度测试



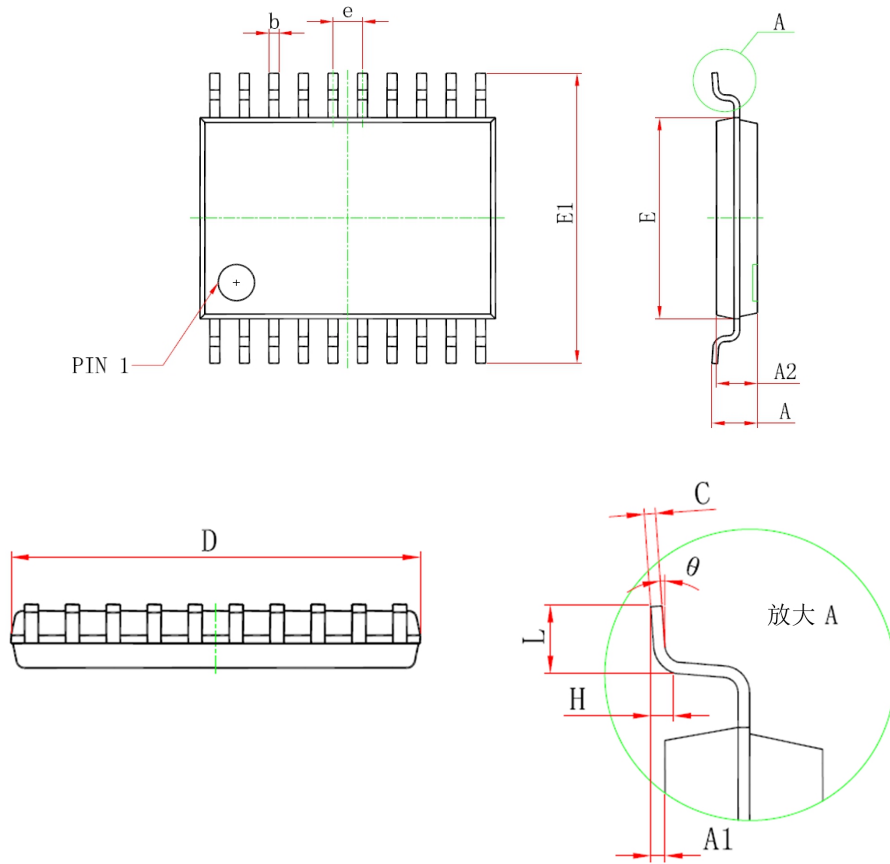
-3dB 带宽测试



通道串扰测试

封装外形图

TSSOP20



符号	毫米		英寸	
	最小	最大	最小	最大
D	6.400	6.600	0.252	0.259
E	4.300	4.500	0.169	0.177
b	0.190	0.300	0.007	0.012
c	0.090	0.200	0.004	0.008
E1	6.250	6.550	0.246	0.258
A		1.200		0.047
A2	0.800	1.000	0.031	0.039
A1	0.050	0.150	0.002	0.006
e	0.65(BSC)		0.026(BSC)	
L	0.500	0.700	0.020	0.028
H	0.25(TYP)		0.01(TYP)	
$\theta$	1°	7°	1°	7°



## 印章与包装规范

### 1. 印章内容介绍



产品型号：MS714T、MS714

生产批号：XXXXXXX

### 2. 印章规范要求

采用激光打印，整体居中且采用 Arial 字体。

### 3. 包装规范说明

型号	封装形式	只/卷	卷/盒	只/盒	盒/箱	只/箱
MS714T	TSSOP20	3000	1	3000	8	24000
MS714	QFN20	4000	1	4000	8	32000

## 声明

- 瑞盟保留说明书的更改权，恕不另行通知！客户在下单前应获取最新版本资料，并验证相关信息是否完整。
- 在使用瑞盟产品进行系统设计和整机制造时，买方有责任遵守安全标准并采取相应的安全措施，以避免潜在失败风险可能造成的人身伤害或财产损失！
- 产品提升永无止境，本公司将竭诚为客户提供更优秀的产品！





### MOS电路操作注意事项

静电在很多地方都会产生，采取下面的预防措施，可以有效防止 MOS 电路由于受静电放电的影响而引起的损坏：

- 1、操作人员要通过防静电腕带接地。
- 2、设备外壳必须接地。
- 3、装配过程中使用的工具必须接地。
- 4、必须采用导体包装或抗静电材料包装或运输。



+86-181 2023 5245



武汉市江夏区光谷大道联  
享企业中心G栋二单元901  
室



<https://www.vertex-icbuy.com/>